



Laser Solutions

ソリューション実施準備リスト

毎度お引き立て頂き誠に有難うございます。この度、ソリューションを実施させて頂くに当たり、事前に必要な事項を確認し、両者の準備が円滑に進むようにしたく、以下の情報をご提供下さい。現時点で差し支えない範囲でのご記入で結構です。

お客様記入日 _____年____月____日

記載方法

該当項目にチェックをして下さい _____下線部は、ご記入ください

1. お客様情報

貴社名 _____
ご所属 _____
ご担当者名 _____
電話 _____
FAX _____
E-mail _____

2. 機密保持契約

機密保持契約が必要な場合、弊社より連絡し、弊社との間で契約させていただきます。

機密保持契約 必要 不要

必要な場合；

提供いただく機密情報 _____

提供いただく機密情報の名称 _____

提供いただく機密情報の数量 _____

例) 機密情報 要求仕様、提出技術資料など

3. 目的

今回の目的を差し支えない範囲でご記入下さい。

サンプル加工を伴わないコンサルティングの場合は、第8項へお進み下さい。

4. 加工対象サンプル情報

4.1. 材料情報

品種/材料名 _____

材質 _____

形状 _____

サイズ _____

断面構造(模式図) ここに書ききれない場合は、別紙を利用して下さい。

特記事項 _____

4.2. アプリケーション情報

上記材料は、現在何にご使用されているのか差し支えない範囲でご記入下さい。

5. ご希望のレーザー仕様

ご不明の場合は、この第5項は未記入で結構です。

5.1. レーザータイプ

フェムト秒レーザー

紫外レーザー

グリーンレーザ

その他 ()

5.2. 仕様

ご希望の条件(波長、パワー、パルス幅など)がありましたら、以下へご記入下さい。

波長 _____

形態 CW(連続) パルス (繰り返し周波数 _____ Hz)

パルス幅 _____

その他 _____

6. 加工内容

どのような加工をご希望か以下へご記入下さい。加工条件も決まっていればご記入下さい。

加工図(模式図) ここに書ききれない場合は、別紙を利用して下さい。

今回の加工で重要視していることを以下へご記入下さい。

例) 加工サイズ、加工仕上りの品質、など

7. 立会い

加工を実際に行なう時に立会いをご希望されるかどうかを教えてください。但し、ソリューションの内容によっては、ご希望に沿えない場合があります。また、お立会いをされる場合には、立会い費を別途ご負担いただくこととなりますので、予めご了承下さい

立会い希望

立会い希望無し

8. コンサルティング

コンサルティングでない場合はスキップして下さい。

今回のコンサルティングの内容を以下へご記入下さい。書ききれない場合は、別紙をご利用下さい。

9. ご報告

ご報告の形態を選択して下さい。報告書をご要望されない場合は、チェック不要です。

報告書

貴社ご訪問しての報告書のご説明

(これらは、別途費用が発生します。)

10. ご希望納期

ご希望される納期を以下へご記入下さい。但し、ご発注時期、ご依頼案件の内容、あるいは弊社側スケジュールの混み具合によってはご希望に沿えない場合があります。

ご希望納期 _____ 年 ____ 月 ____ 日

